COATING MATERIAL COMPOUND FOR PLATING

Patent number:

JP63146486

Publication date:

1988-06-18

Inventor:

KOBAYASHI TSUTOMU

Applicant:

YOKOHAMA RUBBER CO LTD

Classification:

- international:

C08K5/00; C09D7/12; C23C18/18; H05K3/18

- european:

Application number:

JP19860292537 19861210

Priority number(s):

JP19860292537 19861210

Abstract not available for JP63146486

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-146486

Solnt, Cl. 4	識別記号	庁内整理番号		砂公開	昭和63年(1988)6月18日
H 05 K 3/18 C 09 D 7/12 C 23 C 18/18	PSL	A-6736-5F 6845-4J 7128-4K				
// C 08 K 5/00	C AM K A J	A-6845-4 J	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

母発明の名称

メツキ用コーテイング材組成物

母発明者 小林

勤 神奈川県平塚市真土93-5

⑩出 顋 人 横浜ゴム株式会社

東京都港区新橋5丁目36番11号

邳代 理 人 弁理士 小川 信一 外2名

明細葉

1. 発明の名称

メッキ用コーティング材組成物

2. 特許請求の範囲

フディティブ法によってプリント回路板を製造するに際して絶縁基板を被覆するのに用いるコーティング材組成物であって、キレート化解を 0.1~10重量部含有することを特徴とするメッキ用コーティング材組成物。

3. 発明の辞報な説明

(発明の技術分野)

本発明は、アディティブ法によってプリント 回路板を製造するに際して絶縁基板を被覆する のに用いるメッキ用コーティング材組成物に関 する。

(從來技術)

アディティブ法 (メッキによって回路を成形する方法) によって回路パターンを作るときに、メッキの核となる触媒の付着を良くし、折出したメッキの忠者力を向上させるためにコーティ

ング材組成物を基板の上にコートしている。この組成物は、一般的には、ゴムノフェノール間 関ノエポキシ樹脂より成り立っている。

従来、アディティブ法によって得られるプリ ント回路板は、電気製品等の部品として積々利 用されている。このブリント回路板の製造方法 は、例えば、エポキシ樹脂、イミド樹脂、セラ ミック等からなる絶縁益板にニトリルゴム(N BR)/フェノール樹脂/エポキシ樹脂などか らなるコーティング材組成物を堕布し、これを 硬化又は半硬化させた後、この表面をクロム酸 (CrOs+HaSO+)で表面親水化 (粗化) し、つい でこの表面に塩化パラジウム等の触媒を付与し て表面活性化を行い、この表面の非回路形成部 分を写真的手法により感光性ラッカー(フォト レジスト) でマスキングするか、又はスクリー ジ印刷で該表面にレジスト皮膜を形成し、つぎ に国路形成部分に無電解メッキを行い、製品と するものである.

しかしながら、アディティブ法用コーティン

グ材組成物はゴムを主成分とするので、一般に ガラス・エポキシの基板よりも電気特性が劣る。 このため、回路が微細化してくると、高温度下 で直流電流を流しておくと電極間で崩がイオン 化して動く、いわゆる網マイグレーションとい う現象が起り、最終的には回路が短路してしま う。このことが、大きな問題となりつつある。 (発明の目的)

本発明は、このような事情にかんがみなされたものであって、銅マイグレーションの発生を 即割したメッキ用コーティング材組成物を提供 することを目的とする。

(発明の構成)

このため、本発明は、アディティブ法によってプリント回路板を製造するに際して協縁基板を被覆するのに用いるコーティング材組成物であって、キレート化剤を 0.1~10 重量郎合有することを特徴とするメッキ用コーティング材組成物を要冒とするものである。

以下、本発明の構成について許しく説明する。

を作る化合物である。例えば、ベンゾトリアゾール、BDTA(エチレンジアミンテトラ酢酸)、ジメチルグリオキシム、2-(3.5-ジーterーブチル-2-ヒドロキシフエニル) ベンゾトリアゾール、0-フェナントロリン、グリシン、ヒドロキサム数等である。

本発明のメッキ用コーティング材組成物は、このキレート化剤を0.1~10重量部含有している。0.1 重量部未満では期マイグレーションの抑制効果が充分でなく、一方、10重量部を越えるとハング耐熱、ビール強度等の他のメッキ特性に悪影響を与える。このようにキレート化剤を含有することにより、イオン化した網をキレートとして安定化させ、期マイグレーションを抑制することができる。

さらに、本発明のメッキ用コーティング材組 成物には、必要に応じて、ゴム架橋割、樹脂硬 化剤、表面調整剤、溶剤等を添加することがで きる。

以下に実施例および比較例を示す。

本発明のメッキ用コーティング材組成物は、 キレート化剤を含有することを除いて、一般の メッキ用コーティング材組成物と同様にゴムや フェノール樹脂等からなるものである。

ゴムとしては、天然ゴム、スチレン-ブタジエン共重合体ゴム(SBR)、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体ゴム(NBR)等いずれでもよい。

この場合、NBRとしては、低ニトリルのもの(ニトリルコンテント25%未満)から極高ニトリルのもの(ニトリルコンテント43%以上)、又はカルボキシル化NBRなどが用いられる。また、フェノール樹脂としては、ノボラック型・ル、カシュー等の変性品でもよい。さらに、必要に応じてエボキシ樹脂を配合してもよい。エボキシ樹脂としては、ビスフェノールA型、ノボラック型が主に用いられるが、これ以外のエボキシ樹脂でもよい。

用いるキレート化制は、網と安定なキレート

実施例1~7、比較例1

NBR (Nipol-1031.日本ゼオン) 60 重量部 フェノール樹脂 (PR-175,住友デュレズ) 35 重量部

エポキシ樹脂 5 重量部 (Epikote 1001。油化シェルエポキシ)

フィラー15 重量部パーオキサイド6 重量部表面調整剤0.5 重量部消泡剤0.1 重量部キレート化剤表 1 参照

上記配合の25%メチルエチルケトン(MEK) 溶液を作り、これをガラス・エポキシ基板 (FR-4)上に乾燥膜厚40mになるようにコート し、 150で、 2時間硬化させた。これをクロム 酸混液(Cro。100g/4、conc B₂SO。300m/4) で50で、10分間エッチングし、奥野製薬のOP CカッパーHのセミアディティブプロセスで無 電解メッキ後、電気メッキし、 120で、 2時間

乾燥した。

このサンブルをエッチングによりラインアンドスペース 0.5 mmのクシ形電極にし、プレッシャークッカーテスター中で 105で、 100 R H % で電極間に D C 100 V を印加して 8 時間後にその電極間を顕微鏡で観察し、マイグレーションによる回路の短絡の有紙を確認した。

突旋例8

実権例1と同様にエッチングまでしたサンプルを奥野製薬の無電解メッキ前処理システムにより活性化まで行い、乾燥後、吉川化工製をファインは用メッキレジストPPR-102人をスクリーン印刷した後、観水化して硫酸開ノ水酸化ナトリウム/ホルマリン/EDTA/ジリジルよりなるpH13、70mの無電解メッキ液にて35ヵ網を析出させラインアンドスペースの5ヵの備形電極を作りプレッシャークッカーテスター中で同様のテストをしたがマイグレーションによる回路の短絡は見られ無かった。

比較例 2

	* 4	翰	4/1	東	医块	湖南山	NATHR
	キ 7 3 5 5	(MEEH)	HEAD WAS	59/02/96-0	C-96/20/65 +C-96/40/30	(kg/cg)	280°C (19)
116941	4	1	地區	**0[×8	1 × 101*	2.8	180 以上
工工艺	ベングトリフゾール	9:	発すか	•.01×6	1×1014	5.2	180 配
XXXX	ベンゾトリアゾール	0.1	商場ナッ	_	ı	1.2	130 ELL
海湖	ペンゾトリナゾール	21	会かり	\$ × 10.4	1×1014	8.2	130 E/L
TARK TARK	EDTA	1.0	を大な	-	-	2.7	130 ECE
S左接权	ジメチルグリオキシム	1.0	の場とか	-	ı	8.2	180 ELE
9年数	2-(3,5-5 ter-79-2-1949) 723) 3-79-17-4	1.0	の十種	ı	1	2.9	नाव छा
7世以	ていロイベチエムー0	1.0	をあって	-	•	2.7	180 27上
ACMEN 8	ペングトリアゾール	1.0	西路ナッ	ı	-	2.9	180 四日
1269912	オチ	ı	韓國	ŝ	1	2.8	180 以上

実施例 8 と同様のテストをコーティング剤中のキレート剤を除いて行った。この結果、マイグレーションにより回路の短絡が発生した。

また、上記のようにメッキしたサンプルのピール強度、ハンダ耐然を測定した。この結果を 下配妥1に示す。

(本頁以下余白)

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、アディティブ法メッキ用コーティング材組成物にキレート 何を少量添加するだけで、基本特性に大きな影響を与えずに調マイグレーションだけを抑

割することができる。

 代理人 弁理士
 小 川 信 一

 弁理士
 野 口 賢 照

 弁理士
 斉 下 和 彦